

证券代码： 688206

证券简称： 概伦电子

上海概伦电子股份有限公司 投资者关系活动记录表

2024-18

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input checked="" type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称	贝莱德、长信基金、财通资管、楚恒资产、国都证券基金、国海证券、国泰君安自营、华富基金、华泰柏瑞、惠秀私募、金鼎资本、犁得尔投资、留仁资产、平安资管、睿亿投资、申万菱信、太平洋保险、象树资产、鑫岚投资、银华基金、银叶投资、招商证券、浙商证券、中泰证券、中信建投证券
会议时间	2024年11月06日-2024年11月08日
会议地点	现场交流、电话会议
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：郑芳宏 投资者关系经理：杨帆
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1. 公开报道显示，公司目标驱动模型提取自动化平台 SDEP 荣获全球电子成就奖之年度 EDA 产品奖，请展开介绍一下。</p> <p>答：11月5日，由全球电子技术领域知名媒体集团 AspenCore 主办的 2024 全球电子成就奖颁奖典礼举行。概伦电子目标驱动模型提取自动化平台 SDEP™产品荣获“年度 EDA 产品奖”奖项。这是概伦电子连续三年获此殊荣，不仅肯定了概伦电子产品技术的创新和研发实力，更高度赞扬了概伦电子在推动半导体行业创新发展中所做出的贡献。</p>

作为一款创新的半导体器件模型自动化提取平台，SDEP™旨在解决行业面临的先进 SPICE 建模挑战，为客户提供一个系统来保留和接收新的器件建模专业知识，并使用面向目标的算法为不同的工艺平台和应用构建自动化流程。其内置并行 SPICE 作为核心仿真引擎，可实现数据分析和验证、模型参数自动提取优化功能，支持多种复杂先进的优化算法、参数过滤、模型验证和收敛控制等能力。在 SDEP™的平台上，模型专家可以借助强大而灵活的各项功能模块，根据建模经验逐步定制模型参数提取流程进而建立一整套全自动建模流程解决方案。此次殊荣体现了业界专家评审及行业对 SDEP™从提取到验证的全面 SPICE 建模技术及创新实力的认可。

2. 请介绍下公司主要的客户群体和应用情况。

答：概伦电子的主要客户遍及全球领先的晶圆代工厂、存储器厂商和国内外知名的半导体芯片代工厂、IDM 和芯片设计企业。公司主要产品和技术的广泛应用于数据处理、汽车电子、消费电子、物联网、工业、计算机及周边等产业中，实现科技成果与广泛下游终端应用的深度融合。

3. 请问公司对未来的市场份额如何预测。

答：随着中国集成电路产业的快速发展，中国的集成电路设计企业数量快速增加，EDA 工具作为集成电路设计的基础工具，也将受益于高度活跃的下游市场，不断扩大市场规模。我们认为，随着我国集成电路产业自主可控发展对 EDA 软件生产力需求，以及市场对知识产权的重视程度提升，国内集成电路对 EDA 正版软件的支持力度将不断改善，同时，随着我国集成电路行业的整体水平提升，对 EDA 的要求和投入必将快速增加，中国 EDA 软件行业市场规模也将随之扩大。

说明:对于近期已发布的重复问题，本表不再重复记录。

日期

2024 年 11 月 08 日